作签盒

キャリア形成・就職支援セミナー

卒業生による会社説明会

株式会社日立製作所(日立グループ)

3月25日(金) 新棟23講義室 10:30~12:00

<講師>

株式会社日立製作所

ディフェンスシステム社 装備システム本部 メカトロニクスシステム設計部

鷲森 翔 氏

機械知能システム工学専攻 平成22年度修了

株式会社日立ハイテクノロジーズ

電子デバイスシステム事業統括本部 評価システム開発本部 評価シフトウェア設計部

板井 秀樹 氏

知能情報工学科 平成17年度卒業

企業で活躍中の本学卒業生による会社説明と就職活動 への心構え、アドバイスなどを話していただきます。

日立製作所及び日立グループの説明会となります。

内容:会社説明、採用情報、OB仕事紹介、質疑応答 富山大学卒業生がきますので、お気軽にご参加、ご質問ください。

質問があればOBまでご連絡ください(連絡先は別紙ポスター参照)。

日立採用HP: http://www.hitachi.co.jp/recruit/newgraduate/

日立のフィールドマッチングでは、日立製作所及び日立グループに応募可能です。 (株)日立製作所, (株)日立ハイテクノロジーズ,

日立アプライアンス(株), (株)日立産機システム, 日立オムロンターミナルソリューションズ(株), 日立オートモーティブシステムズ(株), (株)日立パワーデバイス, (株)日立ビルシステム, 日立ジョンソンコントロールズ空調(株)

お気軽にご参加下さい(事前登録不要)

問い合わせ先

仰岳会事務局 TEL•FAX: (076)445-6704, E-mail: tkougaku@eng.u-toyama.ac.jp 会社説明会情報 http://www3.u-toyama.ac.jp/tkougaku/Honbu/Company/H27/index.html

